Tabla de contenido

1	Introducción	.1
	1.1 Antecedentes Generales	. 1
	1.2 Motivación	2
	1.3 Objetivo General	3
	1.4 Objetivos Específicos	3
	1.5 Alcances	3
2	Antecedentes Específicos	4
-	2.1 Desgaste en Industria Minera	4
	 2.1 Desgaste on industria initiatia 2.2 Desgaste nor Abrasión 	. 1
	2.2 Desguste por Abricas nara fabricar recubrimientos	.0
	2.3 1 Soldadura por plasma transferido (PTAW)	. 7
	2.3.2 Soldadura por electrodo protegido (SMAW)	. /
	2 3 3 Soldadura por arco sumergido (SAW)	. 0
	2.3.4 Soldadura por láser (LBW)	. 9
	2.3.5 Soldadura protegida por gas (GMAW).	10
	2.3.6 Soldadura por alambre tubular (FCAW).	10
	2.4 Materiales típicos de recubrimientos	11
	2.4.1 Materiales ferrosos	13
	2.4.1.1 Aceros Perlíticos	13
	2.4.1.2 Aceros Austeníticos	13
	2.4.1.3 Aceros Martensíticos	14
	2.4.1.4 Fundiciones	15
	2.4.2 Carburos	16
	2.4.3 Naturaleza de los recubrimientos	19
	2.5 Fabricantes de recubrimientos duros en Chile	20
3	Metodología	22
1	Duccodimiento Evnenimentel	7 2
4	1 Encuesta	23 73
	4.1 Elicuesta	23 73
	4.2 Elisayo de desgaste	$\frac{25}{25}$
	4.2.1 Preparación de arena	$\frac{23}{77}$
	4.3 Ensavo de dureza Rockwell C	$\frac{2}{28}$
	4 4 Microscopía óptica	28
	4 4 1 Corte de muestras	28
	4 4 2 Pulido de muestras	29
_		
5	Kesultados	31
	5.1 Kesultados encuesta	31 25
	5.1 Resultados entrevistas	20 20
	5.1 Resultados ensavos de dureze Deelavell C	39 11
	5.2 Resultados metalografía	+1 /2
		+3
6	Análisis y Discusión	47
	6.1 Encuestas - Entrevistas	47

6.2	Evaluación de muestras obtenidas	
7 Co	nclusiones	
Bibliog	rafía	51
Glosari	0	
Anexo A	A: Encuesta a Proveedores	54
Anexo l	B: Lista de personas contactadas para participar de este trabajo de título	
Anexo (C: Preparación de muestras para ensayo ASTM G65	57
Anexo l	D: Corte de muestras para microscopia	
Anexo l	E: Resultados ASTM G65	65
Anexo l	F: Resultados microscopía	79
E8	018	79
E1	1018	
We	eldmang Crom	
Sol	ltec 65	
Ov	rerlay 60	91
Po	stalloy 218	
Sto	oody 100 HC	
Pla	ıca bimetálica 1	
Pla	nca bimetálica 2	

Índice de tablas

Tabla 1. Resumen de algunas ventajas y limitaciones de algunos procesos para produ recubrimientos [15]	acir .11
Tabla 2.Propiedades de algunos carburos.	. 12
Tabla 3. Durezas típicas de recubrimientos en base ferrosa [18].	. 15
Tabla 4. Porcentaje de dilución típicos de algunos procesos para producir recubrimientos [18].	. 20
Tabla 5. Resumen de productos y servicios que ofrecen las empresas proveedoras encuestadas.	. 31
Tabla 6. Resumen de durezas de los recubrimientos ofrecidos por las empresas encuestadas	. 33
Tabla 7. Resumen de duración de recubrimeintos ofrecidos por las empresas encuestadas	. 34
Tabla 8. Lista de muestras brindadas por las empresas que colaboraron con este trabajo. Se prese el tipo de recubrimiento, la marca de cada uno y el proceso por el cual fueron elaborados.	enta 35
Tabla 9. Composición química de las muestras obtenidas [23] [24] [25] [26]	. 36
Tabla 10. Dureza Rockwell C especificada por los frabricantes [23] [24] [25] [26]	. 36
Tabla 11. Resumen de tipo de aleación de los recubrimientos obtenidos y sus aplicaciones típi [23] [24] [25] [26].	icas . 37
Tabla 12. Resumen de opiniones obtenidas durante entrevistas con empresas participantes	. 38
Tabla 13. Resumen de pérdida de masa en el tiempo, según ensayo por norma ASTM G65	. 39
Tabla 14. Dureza Rockwell C obtenida en 5 puntos de cada muestra.	.41
Tabla 15 Resultados ensayos ASTM G-65 para recubrimiento E8018-C2.	. 65
Tabla 16 Resultados ensayos ASTM G-65 para recubrimiento E11018-M.	. 66
Tabla 17 Resultados ensayos ASTM G-65 para recubrimiento Weldmang Crom.	. 68
Tabla 18 Resultados ensayos ASTM G-65 para recubrimiento Soltec 65	. 69
Tabla 19 Resultados ensayos ASTM G-65 para recubrimiento Overlay 60	.71
Tabla 20 Resultados ensayos ASTM G-65 para recubrimiento Postalloy 218HD.	. 72
Tabla 21 Resultados ensayos ASTM G-65 para recubrimiento Stoody 100 HC	. 74
Tabla 22 Resultados ensayos ASTM G-65 para la placa bimetálica 1.	. 75
Tabla 23 Resultados ensayos ASTM G-65 para la placa bimetálica 2	. 77

Índice de ilustraciones

Figura 1. Efecto del desgaste en cono triturador de chancado en arenas bituminosas en Canadá [1].
Figura 2. Aplicación de recubrimiento mediante técnica SAW en paredes internas de tuberías [3].
Figura 3 Aporte de la Minería al PIB Nacional [7]
Figura 4. Evolución del precio nominal promedio del cobre y las toneladas métricas exportadas (TM) en periodo de 2010-2015 [9]
Figura 5. Desglose OPEX mina subterránea. [10]5
Figura 6. a) Ejemplo de equipos que sufren desgaste en minería por abrasión b) Efecto del desgaste en los dientes de una pala (izquierda: nueva; derecha: desgastada) [11]
Figura 7. Micro-mecanismos del desgaste por abrasión [12]6
Figura 8. Esquema de soldadura PTAW [2]
Figura 9. Esquema de soldadura SMAW [13]
Figura 10. Esquema de soldadura por arco sumergido, SAW [2]9
Figura 11. Esquema de soldadura por laser, LBM [2]9
Figura 12. Esquema de soldadura GMAW [2] 10
Figura 13. Esquema de soldadura FCAW [14]10
Figura 14. Microestructura típica de un acero perlítico. Las líneas negras corresponden a la fase perlita y la zona blanca corresponde a austenita [16]
Figura 15. Microestructura típica de un acero austenítico tipo Hadfield con zoom de 100X. Las zonas blancas corresponden a la fase austenita [17]14
Figura 16. Microestructura típica de un acero martensítico. Los granos en forma de aguja corresponden a la martensita, las zonas blancas corresponden a la fase austenita [16]14
Figura 17. Pérdida de masa del ensayo ASTM G65, procedimiento A, versus la dureza en escala Rockwell C de distintos recubrimientos en base ferrosa. AM, acero austenítico al manganeso. FB, acero ferritico-bainitico. MA, acero austenítico-martensitico. MS, acero martensitico. NE, fundición eutéctica. PA, fundición hipoetectica. PC, fundición hipereutectica [18]15
Figura 18. Pérdida de masa del ensayo ASTM G65, procedimiento A, versus el contenido de Carbono de distintos recubrimientos en base ferrosa. AM, acero austenítico al manganeso. FB, acero ferritico-bainitico. MA, acero austenítico-martensitico. MS, acero martensitico. NE, fundición eutéctica. PA, fundición hipoetectica. PC, fundición hipereutectica [18]16
Figura 19. Diagrama de fase de CCO [20]17
Figura 20. Estructura típica de recubrimientos de CCO hipoeutécticos [20]
Figura 21. Estructura típica de recubrimientos de CCO hipereutécticos [20]
Figura 22 Grietas producidas por el alivio de esfuerzos durante el enfriamiento [2]

Figura 23. Pérdida de masa de algunos recubrimientos de carburos de Cromo ensayados distintas arenas según el procedimiento ASTM G65 [21]	s con 19
Figura 24. Microestructura típica de recubrimientos Ni-WC [2].	19
Figura 25. Dilución del material depositado.	20
Figura 26. Ejemplo de productos que ofrece ME ELECMETAL para proteger equipos de mi contra el desgaste. En a) se observa una olla para fundición de cobre (en posición inver en b) se observa la base de una pala con placas anti-desgaste y en c) bolas para molienda	nería tida), a21
Figura 27. Flujograma de trabajo	22
Figura 28. Esquema del ensayo ASTM G-65 [6].	23
Figura 29. Equipo para realizar ensayo ASTM G-65 disponible en laboratorio del Departan de Ingeniería Mecánica, Universidad de Chile. (Fuente: Propia)	nento 24
Figura 30. Cortina de arena constante	25
Figura 31. Fresa perteneciente al taller mecánico del Departamento de Ingeniería Mecánica Universidad de Chile	de la 26
Figura 32. Rectificadora perteneciente al taller mecánico del Departamento de Ingeniería Mec de la Universidad de Chile	ánica 26
Figura 33. a) Se observa la muestra Weldmang Crom en bruto y en b) se presenta la muestra la de pasar por la fresa y la rectificadora.	luego 27
Figura 34. Harnero construido por el estudiante para tamizar la arena.	27
Figura 35. Durómetro Rockwell C presente en el laboratorio de metalografía del Departamen Ingeniería Mecánica de la Universodad de Chile.	ito de 28
Figura 36. Muestra Postalloy 218 HD cortada por electroerosión para ser analizado en microsc	opio. 29
Figura 37. Preparación de muestras para ser encapsuladas en resina.	29
Figura 38. Máquina de pulido de velocidad variable, marca Struers	30
Figura 39. Microscopio óptico marca OPTIKA, con aumento de 5x, 10x, 20x, 50x y 100x	30
Figura 40. Resumen de sistemas de materiales ofrecidos por las empresas encuestadas	32
Figura 41. Dificultad de adquirir materiales contra el desagaste	32
Figura 42 .Principales técnicas para aplicación de recubrimientos.	33
Figura 43. Ejemplo de muestra obtenida gracias a las entrevistas con las empresas que acced a colaborar en este trabajo. La muestra corresponde al ejemplar Soltec 65	ieron 35
Figura 44. Marca dejada en recubrimientos luego del ensayo ASTM G65. En a) el recubrim 11018-M y en b) la placa bimetálica 1 (el ancho de la huella, en ambas imágenes, es c [mm]).	de 12 de 39
Figura 45. Procedimiento ASTM G65 A de las muestras obtenidas.	40
Figura 46. Gráfico comparativo de pérdida de masa [gr] versus el tiempo	40
Figura 47. Gráfico de %C vs pérdida de masa	41

Figura 48. Gráfico de dureza Rockwell C vs pérdida de masa	42
Figura 49. Microestructura recubrimiento E8018-C2. Aumento 100X	43
Figura 50. Microestructura recubrimiento E11018-M. Aumento 100X.	43
Figura 51. Microestructura de recubrimiento Soltec 65. Aumento 100X	44
Figura 52. Microestructura de recubrimiento Stoody 100 HC. Aumento 100X	44
Figura 53. Microestructura de recubrimiento Postalloy 218 HD. Aumento 100X	45
Figura 54. Microestructura de recubrimiento Overlay 60. En aumento 50X	45
Figura 55. Microestructura de recubrimiento Placa bimetálica 1. En aumento 10X	46
Figura 56. Microestructura de recubrimiento Placa bimetálica 2. Aumento 50X	46
Figura 57. a) Se observa la muestra Soltec 65 en bruto y en b) se presenta la muestra luego di por la fresa y la rectificadora.	le pasar 57
Figura 58. a) Se observa la muestra Stoody 100 HC en bruto y en b) se presenta la muestr de pasar por la fresa y la rectificadora.	a luego 57
Figura 59. a) Se observa la muestra E8018-C2 en bruto y en b) se presenta la muestra lu pasar por la fresa y la rectificadora.	uego de 58
Figura 60. a) Se observa la muestra E11018-M en bruto y en b) se presenta la muestra la pasar por la fresa y la rectificadora.	uego de 58
Figura 61. a) Se observa la muestra Postalloy 218 HD en bruto y en b) se presenta la muestr de pasar por la fresa y la rectificadora.	a luego 59
Figura 62. a) Se observa la muestra Weldmang Crom en bruto y en b) se presenta la muestr de pasar por la fresa y la rectificadora.	a luego 59
Figura 63. a) Se observa la muestra Overlay 60 en bruto y en b) se presenta la muestra la pasar por la fresa y la rectificadora.	uego de 60
Figura 64. Se observa la muestra placa bimetálica 1 en bruto y en b) se presenta la muestr de pasar por la fresa y la rectificadora.	a luego 60
Figura 65. Se observa la muestra placa bimetálica 2 en bruto y en b) se presenta la muestr de pasar por la fresa y la rectificadora.	a luego 61
Figura 66 .Muestra Soltec 65 cortada por electroerosión para ser analizado en microscopio	62
Figura 67. Muestra Postalloy 218 HD cortada por electroerosión para ser analizado en micro	scopio. 62
Figura 68. Muestra E11018-M cortada por electroerosión para ser analizado en microscopi	o 62
Figura 69. Muestra Weldmang Crom cortada por electroerosión para ser analizado en micro	scopio. 63
Figura 70. Muestra E8018-C2 cortada por electroerosión para ser analizado en microscopio	o 63
Figura 71. Muestra Overlay 60 cortada por electroerosión para ser analizado en microscopi	io63
Figura 72. Muestra Stoody 100 HC cortada por electroerosión para ser analizado en micro	scopio.

Figura 73. Muestra Placa bimetálica 1 cortada por electroerosión para ser analizado en microscopio
Figura 74. Muestra Placa bimetálica 2 cortada por electroerosión para ser analizado en microscopio
Figura 75. Gráfico de masa vs tiempo para electrodo E8018-C2 durante el ensayo ASTM G 65.65
Figura 76. a) Muestra del recubrimiento E8018-C2 antes de ser ensayada y b) la marca resultante del ensayo
Figura 77. Gráfico de masa vs tiempo para electrodo E11018-M durante el ensayo ASTM G 65.
Figura 78. a) Muestra del recubrimiento 11018-M antes de ser ensayada y b) la marca resultante del ensayo
Figura 79. Gráfico de masa vs tiempo para recubrimiento Weldmang Crom durante el ensayo ASTM G 65
Figura 80. a) Muestra de recubrimiento Weldmang Crom antes de ser ensayada y b) la marca resultante del ensayo
Figura 81. Gráfico de masa vs tiempo para recubrimiento Soltec 65 durante el ensayo ASTM G 65.
Figura 82. a) Una de las muestras del recubrimiento Soltec 65 antes de ser ensayada y b) la marca resultante del ensayo
Figura 83. Gráfico de masa vs tiempo para recubrimiento Overlay 60 durante el ensayo ASTM G 65
Figura 84. a) Una de las muestras del recubrimiento Overlay 60 antes de ser ensayada y b) la marca resultante del ensayo
Figura 85. Gráfico de masa vs tiempo para recubrimiento Postalloy 218HD durante el ensayo ASTM G 65
Figura 86. a) Muestra de recubrimiento Postalloy 218HD antes de ser ensayada y b) la marca resultante del ensayo
Figura 87. Gráfico de masa vs tiempo para recubrimiento Stoody 100 HC durante el ensayo ASTM G 65
Figura 88. a) Muestra de recubrimiento Stoody100 HCantes de ser ensayada y b) la marca resultante del ensayo
Figura 89. Gráfico de masa vs tiempo para la placa bimetálica 1 durante el ensayo ASTM G 65.
Figura 90. a) Muestra de recubrimiento placa bimetálica 1 antes de ser ensayada y b) la marca resultante del ensayo
Figura 91. Gráfico de masa vs tiempo para la placa bimetálica 2 durante el ensayo ASTM G 65.
Figura 92. a) Muestra de recubrimiento placa bimetálica 2 antes de ser ensayada y b) la marca resultante del ensayo

- Figura 93. Micrografías tomadas a recubrimiento 8018-C2. a) se muestra la parte superior del recubrimiento, en b) se muestra la parte media y en c) la parte inferior o zona de interface entre material base y recubrimiento. Imágenes con zoom 10x y atacadas con Nital 2%......79
- Figura 94. Micrografías tomadas a recubrimiento 8018-C2. a) se muestra la parte superior del recubrimiento, en b) se muestra la parte media y en c) la parte inferior o zona de interface entre material base y recubrimiento. Imágenes con zoom 50x y atacadas con Nital 2%.....80
- Figura 95. Micrografías tomadas a recubrimiento 8018-C2. a) se muestra la parte superior del recubrimiento, en b) se muestra la parte media y en c) la parte inferior o zona de interface entre material base y recubrimiento. Imágenes con zoom 100x y atacadas con Nital 2%....81
- Figura 96. Micrografías tomadas a recubrimiento 11018-M. a) se muestra la parte superior del recubrimiento, en b) se muestra la parte media y en c) la parte inferior o zona de interface entre material base y recubrimiento. Imágenes con zoom 10x y atacadas con Nital 2%......82
- Figura 97. Micrografías tomadas a recubrimiento 11018-M. a) se muestra la parte superior del recubrimiento, en b) se muestra la parte media y en c) la parte inferior o zona de interface entre material base y recubrimiento. Imágenes con zoom 50x y atacadas con Nital 2%......83
- Figura 98. Micrografías tomadas a recubrimiento 11018-M. a) se muestra la parte superior del recubrimiento, en b) se muestra la parte media y en c) la parte inferior o zona de interface entre material base y recubrimiento. Imágenes con zoom 100x y atacadas con Nital 2%....84
- Figura 99. Micrografías tomadas a recubrimiento Weldmang Crom. a) se muestra la parte superior del recubrimiento, en b) se muestra la parte media y en c) la parte inferior o zona de interface entre material base y recubrimiento. Imágenes con zoom 10x y atacadas con Vilella 5%...85
- Figura 100. Micrografías tomadas a recubrimiento Weldmang Crom. a) se muestra la parte superior del recubrimiento, en b) se muestra la parte media y en c) la parte inferior o zona de interface entre material base y recubrimiento. Imágenes con zoom 50x y atacadas con Vilella 5%...86
- Figura 101. Micrografías tomadas a recubrimiento Weldmang Crom. a) se muestra la parte superior del recubrimiento, en b) se muestra la parte media y en c) la parte inferior o zona de interface entre material base y recubrimiento. Imágenes con zoom 100x y atacadas con Vilella 5%. 87
- Figura 102. Micrografías tomadas a recubrimiento Soltec 65. a) se muestra la parte superior del recubrimiento, en b) se muestra la parte media y en c) la parte inferior o zona de interface entre material base y recubrimiento. Imágenes con zoom 10x y atacadas con Vilella 5%...88
- Figura 103. Micrografías tomadas a recubrimiento Soltec 65. a) se muestra la parte superior del recubrimiento, en b) se muestra la parte media y en c) la parte inferior o zona de interface entre material base y recubrimiento. Imágenes con zoom 50x y atacadas con Vilella 5%...89
- Figura 104. Micrografías tomadas a recubrimiento Soltec 65. a) se muestra la parte superior del recubrimiento, en b) se muestra la parte media y en c) la parte inferior o zona de interface entre material base y recubrimiento. Imágenes con zoom 100x y atacadas con Vilella 5%. 90
- Figura 105. Micrografías tomadas a recubrimiento Overlay 60 a) se muestra la parte superior del recubrimiento, en b) se muestra la parte media y en c) la parte inferior o zona de interface entre material base y recubrimiento. Imágenes con zoom 10x y atacadas con Vilella 5%...91
- Figura 106. Micrografías tomadas a recubrimiento Overlay 60 a) se muestra la parte superior del recubrimiento, en b) se muestra la parte media y en c) la parte inferior o zona de interface entre material base y recubrimiento. Imágenes con zoom 50x y atacadas con Vilella 5%...92

- Figura 107. Micrografías tomadas a recubrimiento Overlay 60 a) se muestra la parte superior del recubrimiento, en b) se muestra la parte media y en c) la parte inferior o zona de interface entre material base y recubrimiento. Imágenes con zoom 100x y atacadas con Vilella 5%. 93
- Figura 108. Micrografías tomadas a recubrimiento Postalloy 218 HD a) se muestra la parte superior del recubrimiento, en b) se muestra la parte media y en c) la parte inferior o zona de interface entre material base y recubrimiento. Imágenes con zoom 10x y atacadas con Vilella 5%...94
- Figura 109. Micrografías tomadas a recubrimiento Postalloy 218 HD a) se muestra la parte superior del recubrimiento, en b) se muestra la parte media y en c) la parte inferior o zona de interface entre material base y recubrimiento. Imágenes con zoom 50x y atacadas con Vilella 5%...95
- Figura 110. Micrografías tomadas a recubrimiento Postalloy 218 HD a) se muestra la parte superior del recubrimiento, en b) se muestra la parte media y en c) la parte inferior o zona de interface entre material base y recubrimiento. Imágenes con zoom 100x y atacadas con Vilella 5%. 96
- Figura 111. Micrografías tomadas a recubrimiento Stoody 100 HC a) se muestra la parte superior del recubrimiento, en b) se muestra la parte media y en c) la parte inferior o zona de interface entre material base y recubrimiento. Imágenes con zoom 10x y atacadas con Vilella 5%...97
- Figura 112. Micrografías tomadas a recubrimiento Stoody 100 HC a) se muestra la parte superior del recubrimiento, en b) se muestra la parte media y en c) la parte inferior o zona de interface entre material base y recubrimiento. Imágenes con zoom 50x y atacadas con Vilella 5%...98
- Figura 113. Micrografías tomadas a recubrimiento Stoody 100 HC a) se muestra la parte superior del recubrimiento, en b) se muestra la parte media y en c) la parte inferior o zona de interface entre material base y recubrimiento. Imágenes con zoom 100x y atacadas con Vilella 5%. 99
- Figura 114. Micrografías tomadas a recubrimiento placa bimetálica 1 a) se muestra la parte superior del recubrimiento, en b) se muestra la parte media y en c) la parte inferior o zona de interface entre material base y recubrimiento. Imágenes con zoom 10x y atacadas con Vilella 5%. 100
- Figura 115. Micrografías tomadas a recubrimiento placa bimetálica 1 a) se muestra la parte superior del recubrimiento, en b) se muestra la parte media y en c) la parte inferior o zona de interface entre material base y recubrimiento. Imágenes con zoom 50x y atacadas con Vilella 5%. 101
- Figura 116. Micrografías tomadas a recubrimiento placa bimetálica 1 a) se muestra la parte superior del recubrimiento, en b) se muestra la parte media y en c) la parte inferior o zona de interface entre material base y recubrimiento. Imágenes con zoom 100x y atacadas con Vilella 5%.
- Figura 117. Micrografías tomadas a recubrimiento placa bimetálica 2 a) se muestra la parte superior del recubrimiento, en b) se muestra la parte media y en c) la parte inferior o zona de interface entre material base y recubrimiento. Imágenes con zoom 10x y atacadas con Vilella 5%. 103
- Figura 118. Micrografías tomadas a recubrimiento placa bimetálica 2 a) se muestra la parte superior del recubrimiento, en b) se muestra la parte media y en c) la parte inferior o zona de interface entre material base y recubrimiento. Imágenes con zoom 50x y atacadas con Vilella 5%. 104
- Figura 119. Micrografías tomadas a recubrimiento placa bimetálica 2 a) se muestra la parte superior del recubrimiento, en b) se muestra la parte media y en c) la parte inferior o zona de interface entre material base y recubrimiento. Imágenes con zoom 100x y atacadas con Vilella 5%.